

September 27, 2004

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/523,309 FILING DATE: November 20, 2003

By Authority of the COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

L. Edelen

L. EDELEN
Certifying Officer

PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET

This is a request for filling a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c).

70	D TO									
O		INVENTOR(S)	Residen	CP.						
Giver	Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname	(City and either State or	Foreign Country)						
Masan	ао КАМИО		Kawasaki	Japan						
Mina (ONISHI		Kawasaki	Japan						
Katsui	ni MUROFUSHI		Kawasaki	Japan						
	Additional inventors are being nam	ed on theseparately numbered sheet	(s) attached hereto							
		TITLE OF THE INVENTION (500 ch	aracters max)	F O ■						
		CURABLE POLYMER COMPO	DUND	<u></u>						
	Direct all correspondence t	CORRESPONDENCE ADDI to the address for SUGHRUE MION, PLLC I WASHINGTON OFFICE 23373 CUSTOMER NUMBER	RESS filed under the Customer Number li	sted below: 26239 (90/5236)						
		ENCLOSED APPLICATION PARTS (ca	heck all that apply)							
	Specification									
☑	(Japanese Language) Number of Pag	es nineteen (19) \text{CD(s), 1}	Number							
,_ 	Drawing(s) Number of She		specify)							
	Application Data Sheet. See 37 C	FR 1.76								
ME	THOD OF PAYMENT OF FILING	FEES FOR THIS PROVISIONAL APPLIC	ATION FOR PATENT							
	Applicant claims small entity sta									
Ø	authorized to charge all required	used to cover the Provisional filing fees. The I fees, except for the Issue Fee and the Public any overpayments to said Deposit Account.	anon I co, to Deposit the second	FILING FEE AMOUNT (\$)						
	The USPTO is hereby authorize The USPTO is directed and auth Fee, to Deposit Account No. 19	d to charge the Provisional filing fees to our orized to charge all required fees, except for 4880. Please also credit any overpayments	Deposit Account No. 19-4880. the Issue Fee and the Publication to said Deposit Account.	\$160.00						
The	No	of the United States Government or under a comment agency and the Government contract		l States Government.						
R _o	spectfully submitted,									
	• • •	1 Cram	DATE November 20,	2003						
·	TPED or PRINTED NAME Brus	ce E. Kramer	REGISTRATION NO.	33,725						
TYPED or PRINTED NAME BRICE E. Kramer TELEPHONE NO. (202) 293-7060 DOCKET NO. P78508				08						
TELEPHONE NO. (202) 293-7080					TELEPHONE NO. (202) 293-7000					

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

【睿類名】

明細書

硬化性高分子化合物 【発明の名称】

【技術分野】

[0001]

本発明は、新規な硬化性高分子化合物、当該高分子化合物の製造方法、当該高分子化合 物を用いたラジカル重合・硬化性組成物および当該ラジカル重合・硬化性組成物を光硬化 してなる硬化物に関する。

さらに詳しくは、光による硬化が可能となるようにラジカル重合性基を付与すると同時 に、カルボキシル基を導入することによりアルカリ水溶液による現像性を付与することに よる、パターン形成性を有する硬化性高分子化合物、当該高分子化合物の製造方法および 当該高分子化合物を用いたラジカル重合・硬化性組成物にも関する。

【背景技術】

[0002]

近年、省資源、省エネルギーの観点から印刷、塗料、接着剤などの分野において、紫外 線あるいは電子線等の光エネルギーで硬化可能な光硬化性樹脂が広く使用されている。

[0003]

特に電子機器分野で用いられる回路作製用のエッチングレジストや、回路板を長期にわ たって保護するためのソルダーレジスト、カラーフィルタの各画素を作製するためのカラ ーフィルタレジストおよび各画素を分割しコントラストの向上を行うためのカラーフィル タ用ブラックマトリックスレジストは、生産性の観点から紫外線で硬化できるラジカル重 合・硬化性の樹脂が好適に用いられてきた。

[0004]

そのような樹脂としては、ポリエステル樹脂ハンドブック(1988年日刊工業新聞社 発行)353~355ページ記載のエポキシアクリレート樹脂(非特許文献1参照)や、 特開2001-89553号公報記載のグリシジルメタクリレートの共重合体に(特許文 献1参照)アクリル酸を付加させたのち、生成した水酸基に多塩基酸無水物を付加させた 樹脂や、特開平10-253815号公報(特許文献2参照)、特開平10-25381 6号公報(特許文献3参照)記載のアクリル系共重体またはスチレン系共重合体の側鎖の カルポキシル基に脂環式エポキシ基を有する(メタ)アクリレート化合物を付加した樹脂 が挙げられる。

[00051

しかしながら、これらの樹脂は、酸素による塗膜表面のラジカル重合阻害を受けやすく 、べたつきが残り易く、また、十分な光感度が得られない欠点があった。

[0006]

これらの問題を解決するために、光ラジカル重合開始剤を大量に添加する方法が一般に 採用されているが、光ラジカル重合開始剤の種類によってはアルカリ現像槽中に光ラジカ ル重合開始剤由来の沈殿が生じてアルカリ現像槽を汚染したり、レジストをポストキュア する際に、残存した光ラジカル重合開始剤が昇華して加熱炉や排気ダクトを汚染するなど の問題があった。

本明細書中、「(メタ)アクリル」は「メタクリル」および/または「アクリル」を意 味する。「(メタ)アクリロイル」等も同様である。

[0007]

酸素による重合阻害を抑制する方法として、酸素による阻害の影響が小さいチイルラジ カルで硬化架橋させる方法、例えば多官能チオールを添加する方法も検討されている(特 開平10-253815号公報(特許文献2参照)、特開平10-253816号公報(特許文献3参照)、特開2000-249822号公報(特許文献4参照))。しかしな がら、この方法では保存中にメルカプト基と(メタ)アクリロイル基がマイケル付加によ り反応するため、保存安定性が悪いという問題があった。

[0008]

また、アリルエーテル基を導入するなどの試みもなされている。例えば、特公平1-5

1487号公報ではエポキシ樹脂に対してメタクリル酸と無水フタル酸のトリメチロール プロパンジアリルエーテル反応物を反応させてアリル基を導入し、酸素による重合阻害を 回避している(特許文献5参照)。しかしながら、アリルエーテル基はラジカル重合性に 乏しく、重合速度の点で十分とはいえなかった。

[0009]

以上のように、ラジカル重合性が良好でかつアルカリ現像特性に優れる硬化性高分子化 合物、および当該化合物を含有するラジカル重合・硬化性組成物が求められている。

[0010]

【特許文献1】特開2001-89533号公報

【特許文献2】特開平10-253815号公報

【特許文献3】特開平10-253816号公報

【特許文献4】特開2000-249822号公報

【特許文献 5】 特公平 1 - 5 1 4 8 7 号公報

【非特許文献1】ポリエステル樹脂ハンドブック (1988年日刊工業新聞社発行) 353~355ページ

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記課題を解決し、ラジカル重合性が良好でかつアルカリ現像特性に優れる新 規な高分子化合物、当該ラジカル重合性樹脂の製造方法および当該ラジカル重合性樹脂を 使用したラジカル重合・硬化性組成物を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記問題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、(メタ)アクリル酸 とスチレンあるいは置換スチレンの共重合体と、特定のエポキシ基を有する(メタ)アク リル酸エステルを原料に使用し、それらを反応させて得られる新規な高分子化合物によっ て、ラジカル重合性が良好かつアルカリ現像特性に優れるラジカル重合・硬化性組成物を 提供できることを発見し、本発明を完成するに至った。

[0013]

すなわち、本発明は以下に示す [1] ~ [14] に関する。

[1] 側鎖に下記式(1):

 $CH_1 = C(R^1)COO(R^1O)_nCH_1CH(OH)CH_1OOC-$ 式(1) {式中、R¹は水素原子またはメチル基を表し、R¹はそれぞれ独立にアルキレン基、分岐 アルキレン基、アルケニレン基、分岐アルケニレン基、シクロアルキレン基、シクロアル ケニレン基およびアリーレン基からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の有機残基を 表し、そしてnは0~1の整数を表す。} で表される構造を有する高分子化合物。

(2) 主鎖となる高分子化合物残基が、(メタ) アクリル酸と、スチレンおよび/また ・は置換スチレシとの共重合体であることを特徴とする、〔1〕に記載の高分子化合物。 --- ---

[0015] [3] 以下の製造工程A (下記式 (2):

式(2) $R^3 - (-COOH)_n$

{式中、R³は主鎖となる高分子化合物残基を表し、mは2以上の整数を表す。} で表さ れる高分子化合物に対し、下記式(3):

 $CH_2 = C(R^1)COO(R^2O)_nCH_2CHCH_2$

式(3)

{式中、R'は水素原子またはメチル基を表し、R'はそれぞれ独立にアルキレン基、分岐 アルキレン基、アルケニレン基、分岐アルケニレン基、シクロアルキレン基、シクロアル ケニレン基およびアリーレン基からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の有機残基を 表し、そしてnは0~1の整数を表す。}で表される少なくとも一種以上の化合物の付加 反応を行う製造工程】を含むことを特徴とする、〔1〕または〔2〕に記載の高分子化合 物の製造方法。

[0016]

[4] 触媒の存在下で前記製造工程Aの付加反応を行うことを特徴とする、 [3] に記 哉の製造方法。

[5] 前記触媒が、金属ハロゲン化物、3級アミン、ピリジン系化合物、ピリジニウム 塩、4級アンモニウム塩、ホスフィン系化合物、ホスフォニウム塩およびイミダゾール系 化合物からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の触媒を含むことを特徴とする、〔4)に記載の製造方法。

[0018]

〔6〕前記触媒が、ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリエチル アンモニウムクロライド、テトラプチルアンモニウムプロマイド、トリフェニルホスフィ ン、エチルトリフェニルホスフォニウムプロマイド、テトラフェニルホスフォニウムプロ マイド、ベンジルトリフェニルホスフォニウムクロライドおよび2-メチルイミダゾール からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の触媒を含むことを特徴とする、〔5〕に記 盘の製造方法。

[0019]

〔7〕 〔1〕または〔2〕に記載の高分子化合物を含むことを特徴とする、硬化性組成 物。

〔8〕 〔1〕または〔2〕に記載の高分子化合物およびエチレン性不飽和化合物を含有 [0020] することを特徴とする、〔7〕に記載の硬化性組成物。

〔9〕 ラジカル重合開始剤をさらに含有することを特徴とする、〔7〕または〔8〕に 記載の硬化性組成物。

[0022]

〔10〕前記ラジカル重合開始剤が、光ラジカル重合開始剤であることを特徴とする、 (9) に記載の硬化性組成物。

[0023]

[11] 1分子中2個以上のメルカプト基を有する多官能チオール化合物を含有するこ とを特徴とする、〔9〕または〔10〕に記載の硬化性組成物。

[0024]

[12] 前記多官能チオールが、メルカプト基に対して α 位および/または β 位の炭素 原子が置換基を有するメルカプト基含有基を2個以上有する多官能チオール化合物である ことを特徴とする、〔11〕に記載の硬化性組成物。

[0025]

(13) 〔7〕~〔12〕のいずれかに記載の硬化性組成物を含むことを特徴とするカ ラーフィルター用硬化性組成物。

[0026]

〔14〕 〔7〕~〔12〕のいずれかに記載の硬化性組成物を基板に塗布後、フォトマ スク越しに鰯光・硬化し、さらにアルカリ水溶液で未硬化の部分を洗い流すことによって 得られるパターンを有することを特徴とするカラーフィルター用光硬化物。

【発明の効果】

[0027]

本発明の光ラジカル重合・硬化性組成物は、エッチングレジスト、ソルダーレジスト、 カラーフィルタレジスト等のレジスト用途に好適に使用することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0028]

以下に、本発明の実施の形態を説明する。

[0029]

1. 高分子化合物

本発明の硬化性高分子化合物は下記式(1):

[0030]

 $CH_{2} = C(R^{1})COO(R^{1}O)_{0}CH_{1}CH(OH)CH_{1}OOC-$ 式(1)

[0031]

 ${ {\rm d} \cdot R^1 }$ は水素原子またはメチル基を表し、 R^1 はそれぞれ独立にアルキレン基、分岐 アルキレン基、アルケニレン基、分岐アルケニレン基、シクロアルキレン基、シクロアル ケニレン基およびアリーレン基からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の有機残基を 表し、そしてnは0~1の整数を表す。}

で表される構造を一種以上有することを特徴とする。

[0032]

なお、本発明でいう側鎖は、主鎖を構成する直鎖状の重合体に直接または間接的に結合 した分岐の部分をいい、式(1)の部分構造を含む。本発明の硬化性高分子化合物は側鎖 として式(1)の部分構造を複数個有してもよいが、その場合、 R^1 、 R^2 やn は個々の式 (1) の構造内で異なっていてもよい。本発明の硬化性高分子化合物は側鎖として式(1)の部分構造以外の構造を有していても構わない。

本発明の硬化性高分子化合物の式(1)の側鎖は、末端に(メタ)アクリロイル基を有 している。この(メタ)アクリロイル基はアクリル主鎖から離れて位置するため、反応性 が良い。よってラジカル重合性が極めて良好であるため、少ない光ラジカル重合開始剤で も効率よく重合を行うことができる。

さらに本発明の髙分子化合物は、カルボキシル基を有することが好ましい。カルボキシ ル基は、本発明の高分子化合物にアルカリ現像性を付与する目的で導入される。

式(1)中のR¹としては水素原子またはメチル基が好ましく、反応性の点から水素原 子がさらに好ましい。

式(1)中のR²の具体例としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、プチレン 基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン 基等の直鎖アルキレン基、シクロプロピレン基、シクロプチレン基、シクロペンチレン基 、シクロヘキシレン基、シクロヘプチレン基、シクロオクチレン基、ジシクロペンチレン 基、トリシクロペンチレン基等のシクロアルキレン基、メチルエチレン基等の分岐アルキ レン基、フェニルエチレン基、1,2-ジフェニルエチレン基等のアラルキレン基、フェ ニレン基、ナフチレン基、アントラニレン基等のアリーレン基を挙げることができる。但 し、言うまでもなくこれらの具体例に限定されるものではない。

本発明において、式 (1) の構造は原料の入手と合成の容易さといった観点から、以下

•

の式 (4) ~ (5):

[0038]

 $CH_1 = C(CH_1)COOCH_1CH(OH)CH_1OOC-$

式(4)

[0039]

 $CH_{1} = C(H)COOC_{4}H_{8}OCH_{1}CH(OH)CH_{1}OOC-$

式(5)

[0040]

であることが好ましい。

[0041]

本発明の高分子化合物に式(3)の(メタ)アクリロイル基を導入する目的は、光硬化 性を付与あるいは向上させるためであり、硬化速度を増す手段としては極めて有効な手段 である。しかしながら、(メタ)アクリロイル基が多すぎると光感度が高くなりすぎて硬 化性のコントロールが困難となり、逆に(メタ)アクリロイル基が少なすぎると光硬化が 不十分となってしまう。また、アクリロイル基はメタクリロイル基より反応性が高いため 、本発明の高分子化合物がアクリロイル基とメタクリロイル基を同時に含有する場合には 、目標とする硬化速度を勘案しながらアクリロイル基とメタクリロイル基の含有比率を適 切な範囲に選択する必要がある。本発明の髙分子化合物に含まれるアクリロイル基の数と メタクリロイル基の数とのモル比は、 $10 \sim 90:90 \sim 10$ であることが好ましく、よ り好ましくは20~80:80~20である。

[0042]

本発明の高分子化合物はアルカリ溶解性(現像性)を付与するため、主鎖に(メタ)ア クリル酸由来のカルボキシル基を有していることが好ましい。本発明の高分子化合物が適 正なアルカリ現像性を有するための酸価 (固形分酸価を意味する。 JIS КОО70に 従い測定する。以下、同様である。)は、30mgKOH/g以上であることが好ましく 、 $4.5\,\mathrm{mg\,KOH/g}\sim 1.6.0\,\mathrm{mg\,KOH/g}$ の範囲内にあることがより好ましく、さら に 5 0 m g K O H / g ~ 1 4 0 m g K O H / g の範囲内が、未硬化膜のアルカリ溶解性と 硬化膜の耐アルカリ性のバランスが良いので、とりわけ好ましい。

[0043]

本発明の高分子化合物は硬化膜の耐アルカリ性を付与するため、主鎖にスチレンまたは 置換スチレンに由来するモノマー単位を有することが好ましい。主鎖におけるスチレンま たは置換スチレンの比率が低すぎると硬化膜のアルカリ水溶液耐性が低くなり、主鎖にお けるスチレンまたは置換スチレンの比率が高すぎると反応性基数減少のため光硬化が不十 分となってしまう。それゆえ主鎖におけるスチレンまたは置換スチレンの比率は、目標と する硬化速度と耐アルカリ性を勘案しながら選択する必要がある。

[0044]

本発明の硬化性高分子化合物の主鎖は、塗膜物性やアルカリ水溶液に対する耐性のコン トロールの容易さから(メタ)アクリル酸とスチレンまたは置換スチレンの共重合体が好 ましい。また、これら以外のモノマーも共重合されていてもよい。本発明の髙分子化合物 の主鎖における(メタ)アクリル酸とスチレンまたは置換スチレンとのモル比は、10~ $90:90\sim10$ であることが好ましく、より好ましくは $20\sim80:80\sim20$ である

[0045]

2. 硬化性高分子化合物の製造工程

本発明は、以下の製造工程Aを含むことを特徴とする、本発明の高分子化合物の製造方 法に関するものである。製造工程Aはカルボキシル基を有する式 (2) の高分子化合物の カルポキシル基の一部に式(3)の化合物のエポキシ基を付加させる反応工程である。

[0046]

製造工程A

下記式(2):

式(2) $R^3 - (-COOH)_{i}$

{式中、R¹は髙分子化合物残基を表し、そしてmは2以上の整数を表す。} で表される

高分子化合物に対し、下記式(3): 【化2】

 $CH_2 = C(R^1)COO(R^2O)_nCH_2CHCH_2$

式(3)

{式中、 R^1 は水素原子またはメチル基を表し、 R^1 はそれぞれ独立にアルキレン基、分岐アルキレン基、アルケニレン基、分岐アルケニレン基、シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基およびアリーレン基からなる群から選ばれる少なくとも一種以上の有機残基を表し、そして R^1 は R^1 はの整数を表す。}

で表される少なくとも一種以上の化合物の付加反応を行う製造工程。

[0047]

式(2) において、R³は高分子化合物残基を表し、より詳しくは分子中にカルボキシル基を有している高分子化合物である。このような高分子化合物としては塗膜物性のコントロールの容易さから、本発明ではカルボキシル基を有する(メタ)アクリル酸共重合体が好ましい。

[0048]

(メタ) アクリル酸共重合体は、a) カルボキシル基を有するエチレン性不飽和化合物と、b) a) 以外のエチレン性不飽和化合物を公知の方法で有機溶剤中でラジカル重合することによって得ることができる。b) は塗膜の物性をコントロールする目的で使用される。

[0049]

a) カルボキシル基を有するエチレン性不飽和化合物の具体例としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、αークロロアクリル酸、エチルアクリル酸および桂皮酸などの不飽和モノカルボン酸;マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラコン酸、無水シトラコン酸などの不飽和ジカルボン酸(無水物)類;または三価以上の不飽和カルボン酸(無水物)等が挙げられる。これらの中でアクリル酸、メタクリル酸が好ましい。これらの不飽和カルボン酸系モノマーは単独でまたは組み合わせて用いられる。

[0050]

b) a) 以外のエチレン性不飽和化合物の具体例としては、スチレン、αーメチルスチレン、(o, m, p-) ヒドロキシスチレン、酢酸ピニル等のピニル化合物、メチル(メタ) アクリレート、エチル(メタ) アクリレート、n-プロピル(メタ) アクリレート、イソプロピル(メタ) アクリレート、n-ブチル(メタ) アクリレート、sec-プチル(メタ) アクリレート、tert-ブチル(メタ) アクリレート、n-ヘキシル(メタ) アクリレート、ペンジル(メタ) アクリレート、フェノキシエチル(メタ) アクリレート、イソボルニル(メタ) アクリレート、ジシクロペンテニル(メタ) アクリレート、ジシクロペンテニル(メタ) アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル(メタ) アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル(メタ) アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル(メタ) アクリレート、(メタ) アクリレート、パージメチルアミノエチル(メタ) アクリレート、トリフルオロエチルクリレート、N, N-ジメチルアミノエチル(メタ) アクリレート、トリフルオロエチルアクリレート、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル(メタ) アクリレート類、アクリレート、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロピル(メタ) アクリレート類、アクリレート類、アクリレートをの(メタ) アクリレート類、アクリレートをの(メタ) アクリレート類、アクリレートをの(メタ) アクリレート類、アクリレートをの(メタ) アクリレート類、アクリレート類、アクリレート類、アクリレートをの(メタ) アクリレート類、アクリレート類、アクリレートカー・ブース・アクリレート

(メタ)アクリルアミド、N, Nージメチル(メタ)アクリルアミド、N, Nージエチル (メタ)アクリルアミド、Nーメチル(メタ)アクリルアミド、Nーエチル(メタ)アク リルアミド、Nーイソプロピル(メタ)アクリルアミド、Nーピニルピロリドン、Nーピ

ニルカプロラクタム、N-(メタ)アクリロイルモルホリン等のアミド基を有する化合物 が挙げられる。これらのa)以外のエチレン性不飽和化合物は単独でまたは組み合わせて 用いられる。

[0051]

これら a)以外のエチレン性不飽和化合物 b)としては、スチレンおよび、、lpha - $extsf{y}$ +ルスチレン、(o, m, p -)ヒドロキシスチレンなどの置換スチレンが好ましい。

[0052]

a) とb) の共重合比率は、好ましくはモル比で10:90~90:10、より好まし くは 2·0:80~80:20である。a) の共重合比率が 5 未満になるとラジカル重合性 が低下する。 a) の共重合比率が90を越えると保存安定性が悪くなる。

[0053]

本発明に使用されるカルボキシル基を有する(メタ)アクリル酸共重合体の好ましい分 子量は、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子量で1,000~500;000 の範囲内であり、好ましくは3,000~200,000である。1,000未満では硬 化後の皮膜強度が著しく低下する。一方500、000を越えるとアルカリ現像性が著し く低下する。

[0054]

本発明の硬化性高分子化合物は、主鎖が(メタ)アクリル酸とスチレンまたは置換スチ レンの共重合体であり、側鎖に式(3)の構造を有するものが好ましい。(メタ)アクリ ル酸に由来する主鎖のカルボキシル基は式 (3) の構造を付加するための反応点となるが 、すべて反応してしまうとアルカリ現像性が失われてしまうので好ましくない。

[0055]

(メタ) アクリル酸とスチレンまたは置換スチレンの共重合物は、有機溶媒中で重合開 始剤を用いてラジカル重合することで得ることができる。ただし、後に製造工程Aでカル ポキシル基にエポキシ基を有するエチレン性不飽和化合物を付加することを考慮して、エ ポキシ基に対して不活性な(反応しない)有機溶媒中で行うことがより好ましい。そのよ うな有機溶剤の具体例としては、ペンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、 ジプチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチ ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールエチルエーテルアセテート、メ トキシプロピオン酸メチル、メトキシプロピオン酸エチル、エトキシプロピオン酸メチル 、エトキシプロピオン酸エチル、酢酸エチル、酢酸イソアミル、吲,酸エチル、アセトン、 メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピ ロリドン等が挙げられる。

[0056]

この共重合反応で用いるラジカル重合開始剤としては、2,2°ーアゾピスイソプチロ ニトリル、2,2'-アゾピスイソパレロニトリル等のアゾ系化合物、メチルエチルケト ンパーオキシド、メチルイソブチルケトンパーオキシド、シクロヘキサノンパーオキシド 等のケトンパーオキシド類、ベンソイルパーオキシド、デカノイルパーオキシド、ラウロ イルパーオキシド等のジアシルパーオキシド類、ジクミルパーオキシド、t-プチルクミ ルパーオキシド、ジー t - プチルパーオキシド等のジアルキルパーオキシド類、1, 1-ピス(t-ヘキシルパーオキシ) 3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ジ - t - プチルパーオキシシクロヘキサン、2, 2 - ジ(t - プチルパーオキシ) ブタン等 のパーオキシケタール類、 t - プチルパーオキシピパレート、 t - プチルパーオキシ- 2 -エチルヘキサノエート、 t -プチルパーオキシイソプチレート、ジ- t -プチルパーオ キシヘキサヒドロテレフタレート、ジー t - プチルパーオキシアゼレート、 t - ブチルパ ーオキシー3, 5, 5 – トリメチルヘキサノエート、t – プチルパーオキシアセテート、 t ープチルパーオキシベンゾエート、ジー t ープチルパーオキシトリメチルアジベート、 t ープチルパーオキシ 2 - エチルヘキサノエート、t - ヘキシルパーオキシ 2 - エチ ルヘキサノエート等のアルキルパーオキシエステル類、ジイソプロピルパーオキシジカー

Ė

Ę

ポネート、ジ-sec-プチルパーオキシジカーポネート、t-プチルパーオキシイソプロピル カーポネート等のパーカーポネート類等が挙げられる。

[0057]

アクリル酸などに由来するカルポキシル基に付加する式(3) で示される、エポキシ基 を有するエチレン性不飽和化合物の具体例としては、グリシジル(メタ)アクリレート、 3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル(メタ)アクリレート、4-(2,3-エポキシ プロポキシ) プチル (メタ) アクリレート、アリルグリシジルエーテル、4-ヒドロキシ ブチルアクリレートグリシジルエーテルを挙げることができる。このうち入手の容易さや 硬化性向上の点から、グリシジル (メタ) アクリレート、4-ヒドロキシブチルアクリレ ートグリシジルエーテルが好ましい。

[0058]

本発明の製造工程Aでは、反応の促進のために触媒を使用することが好ましい。触媒と しては、カルボキシル基とエボキシ基との反応で一般的に用いられているものであれば特 に限定されない。使用する触媒の具体例としては、塩化アルミニウム、塩化錫、塩化亜鉛 等の金属ハロゲン化物、ピリジン、 α -ピコリン、イソキノリン、キノリン等のピリジン 系化合物、N-メチルピリジニウムクロライド、N-エチルピリジニウムクロライド等の ピリジニウム塩、ペンジルトリメチルアンモニウムクロリド、ペンジルトリエチルアンモ ニウムクロライド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロライド、テトラプチルアンモニ ウムプロマイド等の4級アンモニウム塩、トリフェニルホスフィン等のホスフィン系化合 物、エチルトリフェニルホスフォニウムプロマイド、テトラフェニルホスフォニウムプロ マイド、ペンジルトリフェニルホスフォニウムクロライド等のホスフォニウム塩、水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等の水酸化物、炭酸カリウム、炭酸カルシ ウム等の炭酸塩、2-メチルイミダソール、2-エチルー4-メチルイミダソール、2-フェニルイミダゾール等のイミダゾール系化合物を挙げることができる。

[0059]

このうち入手の容易さや付加反応の速度から、特にペンジルトリメチルアンモニウムク ロライド、ペンジルトリエチルアンモニウムクロライド、テトラプチルアンモニウムプロ マイドトリフェニルホスフィン、エチルトリフェニルホスフォニウムプロマイド、テトラ フェニルホスフォニウムプロマイド、ペンジルトリフェニルホスフォニウムクロライド、 2-メチルイミダゾールが好ましい。

[0060]

本発明の製造工程Aの付加反応の反応温度には特に制限はないが、一般には0℃~20 0 $\mathbb C$ であり、好ましくは2 0 $\mathbb C$ \sim 1 5 0 $\mathbb C$ 、より好ましくは5 0 $\mathbb C$ \sim 1 2 0 $\mathbb C$ である。 0 $oldsymbol{
abla}$ 以下では反応が非常に遅くなり、また200 $oldsymbol{
abla}$ 以上では重合や分解を引き起こすため好 ましくない。

[0061]

製造工程Aの付加反応には有機溶媒を用いることができる。特に固体や高粘度の原料を 用いる場合は、攪拌が困難となるため有機溶媒を用いることが好ましい。使用しうる有機 溶媒としては、付加反応を阻害するものでなければ特に制限はないが、例えばペンゼン、 トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、ジブチルエーテル、ジエチレングリコールジ メチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレ ングリコールエチルエーテルアセテート、メトキシプロピオン酸メチル、メトキシプロピ オン酸エチル、エトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、酢酸エチル 、酢酸イソアミル、乳酸エチル、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、N N-ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン等を挙げることができる。これらの 溶媒は一種または二種以上を組み合わせて用いることができる。

[0062]

この製造工程Aの付加反応の原料仕込比としては、式(2)で表される化合物中のカル ポキシル基1モルに対して、式(3)で表される化合物のエポキシ基のモル数が0.1モ ル~0.9モル、好ましくは0.2~0.8モルである。式(3)で表される化合物中の エポキシ基のモル数が式(2)で表される化合物中のカルボキシル基1モルに対して0. 1 モルより少なければ、(メタ)アクリロイル基の不足により硬化性が発現しない。一方 0. 9モルより多ければ(メタ)アクリロイル基が過剰となることで光硬化性のコントロ ールが困難となり、またカルポキシル基の不足によりアルカリ溶解性が悪くなるため、好 ましくない。原料仕込み比は硬化性に寄与する式(1)で示される構造と、アルカリ現像 性に寄与するカルボキシル基の数とのバランスを考慮して決定する必要がある。

[0063]

製造工程Aで用いる触媒の量は、一般式 (2) で表される化合物、一般式 (3) で表さ れる化合物の合計 100 質量部に対して、 $0.01 \sim 10$ 質量部、好ましくは $0.1 \sim 5$ 質量部であり、さらに好ましくは0. 1~3質量部である。0. 01質量部よりも少ない 量では反応速度が遅くなるため加熱時間が長くなり、生成した重合性化合物が熱重合する 恐れがあり好ましくない。また、10質量部より多い量では、また着色が顕著になる恐れ があり好ましくない。

[0064]

さらに、この製造工程Aでは生成した高分子化合物の意図しない熱重合、硬化反応を抑 制するために重合禁止剤を用いることができる。使用しうる重合禁止剤については特に制 限はないが、例えば、p-ペンソキノン、2,5-ジフェニル-p-ペンソキノン等のキ ノン類、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、 p ー t -ブチルカテコー ル、2, 5-ジ-t-プチルハイドロキノン、モノ-t-プチルハイドロキノン、フェノ チアジン等の一般的なラジカル重合禁止剤を挙げることができる。

[0065]

3. 硬化性組成物

本発明の硬化性組成物について、より詳しく説明する。

本発明の硬化性組成物は、本発明の高分子化合物の少なくとも一種以上を必須とするこ とを特徴とする硬化性組成物に関するものである。

[0066]

本発明の硬化性組成物は、必要に応じて本発明の高分子化合物に種々のエチレン性不飽 和化合物、溶剤、光または熱ラジカル重合開始剤等を混合することにより得ることができ

[0067]

本発明の硬化性組成物に使用しうるエチレン性不飽和化合物としては、ラジカル重合性 を有するものであれば特に制限はないが、エチレン性不飽和基を2つ以上含有するものが 好ましい。

[0068]

エチレン性不飽和化合物としてのモノマーとしては以下の化合物が挙げられる。 ル (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、プロピル (メタ) アクリレート 、n-プチル(メタ)アクリレート、イソプチル(メタ)アクリレート、sec-プチル (メタ) アクリレート、tert-プチル(メタ) アクリレート、ヘキシル(メタ)アク リレート、オクチル(メタ)アクリレート、イソオクチル(メタ)アグリレート、2-エ チルヘキシル (メタ) アクリレート、デシル (メタ) アクリレート、ラウリル (メタ) ア クリレート、ステアリル(メタ)アクリレート等のアルキル(メタ)アクリレート;シク ロヘキシル (メタ) アクリレート、ボルニル (メタ) アクリレート、イソボルニル (メタ) アクリレート、ジシクロペンテニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニルオキシ エチル(メタ)アクリレート等の脂環式(メタ)アクリレート;

[0069]

ペンジル (メタ) アクリレート、フェニル (メタ) アクリレート、フェニルカルピトール (メタ) アクリレート、ノニルフェニル (メタ) アクリレート、ノニルフェニルカルビト ール(メタ)アクリレート、ノニルフェノキシ(メタ)アクリレート等の芳香族(メタ) アクリレート;2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシプロピル(メタ

÷

) アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、ブタンジオールモノ(メタ) アクリレート、グリセロール(メタ) アクリレート、ポリエチレングリコール(メタ) ア クリレート、またはグリセロールジ(メタ)アクリレート等のヒドロキシル基を有する(メタ) アクリレート:

[0070]

2-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、2-ジエチルアミノエチル(メタ)ア クリレート、2-tertープチルアミノエチル(メタ)アクリレート等のアミノ基を有 する(メタ)アクリレート;メタクリロキシエチルフォスフェート、ピス・メタクリロキ シエチルフォスフェート、メタクリロオキシエチルフェニールアシッドホスフェート等の リン原子を有するメタクリレート;エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチ レングリコールジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレー ト、テトラエチレンジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリ レート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジプロピレングリコールジ(メ タ) アクリレート、トリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、1, 4ープタン ジオールジ (メタ) アクリレート、1, 3-プタンジオールジ (メタ) アクリレート、ネ オペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ (メタ) ア クリレート、ピス・グリシジル(メタ)アクリレート等のジ(メタ)アクリレート;

[0071]

トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート等のポリ(メタ)ア クリレート;ピスフェノールSのエチレンオキシド4モル付加ジ(メタ)アクリレート、 ピスフェノールAのエチレンオキシド4モル付加ジ(メタ)アクリレート、脂肪酸変性ペ ンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンのプロピレンオキ シド3モル付加トリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパンのプロピレンオキシ ド6モル付加トリ(メタ)アクリレート等の変性ポリオールポリ(メタ)アクリレート;

[0072]

ピス(アクリロイルオキシエチル)モノヒドロキシエチルイソシアヌレート、トリス(ア クリロイルオキシエチル) イソシアヌレート、ε-カプロラクトン付加トリス(アクリロ イルオキシエチル) イソシアヌレート等のイソシアヌル酸骨格を有するポリアクリレート ; α , ω - ジアクリロイルー(ピスエチレングリコール)- フタレート、 α , ω - テトラ アクリロイルー (ピストリメチロールプロパン) -テトラヒドロフタレート等のポリエス テルアクリレート;グリシジル(メタ)アクリレート;アリル(メタ)アクリレート;ω ーヒドロキシヘキサノイルオキシエチル(メタ)アクリレート;ポリカプロラクトン(メ タ) アクリレート; (メタ) アクリロイルオキシエチルフタレート; (メタ) アクリロイ ルオキシエチルサクシネート;2ーヒドロキシー3ーフェノキシプロピルアクリレート; フェノキシエチルアクリレート;、Nーピニルピロリドン、Nーピニルホルミアミド、N - ピニルアセトアミド等のN-ピニル化合物。

[0073]

また、オリゴマーとしては、ポリエステル (メタ) アクリレート、ウレタン (メタ) ア - クリレート、エポキシ(メタ)アクリレートを挙げることができる。

[0074]

樹脂としては、(メタ)アクリル酸エステル共重合体の側鎖の一部のカルボキシル基に 対し、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(メタ)アクリレート、4-(2,3-エ ポキシプロポキシ) プチル (メタ) アクリレート、アリルグリシジルエーテル等の1分子 中にエポキシ基とエチレン性不飽和基を有する化合物のエポキシ基を反応させたり、(メ タ) アクリル酸エステル共重合体の一部または全部の水酸基に対し、2-メタクリロイル オキシエチルイソシアネートのような1分子内にイソシアネート基とエチレン性不飽和基 を有する化合物のイソシアネート基を反応させて得られる側鎖にエチレン性不飽和基を有 する(メタ)アクリル酸エステル共重合体も問題なく使用することができる。

[0075]

٤

これらエチレン性不飽和化合物のうち好ましいものとしては、硬化性がよくなることか ら、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート等のポリ(メ タ)アクリレートが挙げられる。

[0076]

本発明の硬化性組成物は熱、及び電子線、γ線、X線、紫外線、可視光、近赤外線等の 活性エネルギー線で硬化することができる。電子線、γ線等のような髙エネルギー線を用 いて硬化させる場合には、開始剤なし(無触媒)で硬化することができる。しかしながら 、エッチングレジスト、ソルダーレジスト、カラーフィルタレジスト等のレジスト用途に 用いる場合には、 $200\sim500$ nmの波長の光で硬化させる必要があるので、光ラジカ ル重合開始剤を含有することが好ましい。ここで光ラジカル重合開始剤は、光ラジカル発 生剤単独または光ラジカル発生剤や増感剤、連鎖移動剤との組み合わせを意味する。

[0077]

そのような光ラジカル発生剤の具体例としては、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フ **ェニルプロパン-1-オン、1-(4-イソプロピルフェニル)-2-メチルプロバン-**1-オン、1-(4-プチルフェニル)-2-ヒドロキシー2-メチルプロパンー<math>1-オン、1-(4-メトキシフェニル)-2-メチルプロパン-1-オン、1-(4-メチル チオフェニル)-2-メチルプロパン-1-オン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニ ルケトン、2-ヒドロキシー1- (4-(2-ヒドロキシエトキシ) -フェニル) -2-メチルプロパン-1-オン、2-メチル-1-[(4-メチルチオ]フェニル)-2-モル ホリノープロパン-1-オン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルホリ ノフェニル)-プタン-1-オン、2-ペンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-ジメ **チルアミノフェニル)-プタン-1-オン等のアセトフェノン系化合物、ペンゾインメチ** ルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンジルジ メチルケタール、ベンジル等のベンソイン系化合物およびその誘導体、2,4,6ートリ メチルベンソイルジフェニルホスフィンオキサイド、ピス(2,6 – ジメトキシベンソイ ル) -2, 4,6-トリメチルペンチルホスフィンオキサイド等のアシルホスフィンオキ サイド系化合物、2,2'-ピス(o-クロロフェニル)-4,4',5,5'-テトラ フェニルー1, 2'ーピイミダゾール、2, 2'ーピス(0ープロモフェニル)-4, 4, 5, 5' -テトラフェニル-1, 2' -ピイミダゾール、2, 2' -ピス(0 -フル オロフェニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニル-1, 2'-ピイミダゾール、2 , 2'ーピス(o, pージクロロフェニル)-4, 4', 5, 5'ーテトラフェニル-1 **, 2'-ピイミダソール、2, 2'-ピス (2-クロロフェニル) -4, 4'-5, 5'** ーテトラキス(4-メチルフェニル)-1,2'-ピイミダゾール、2,2'-ピス(2 -クロロフェニル)-4, 4 $^{\circ}$ -5, 5 $^{\circ}$ -テトラキス(4 - メトキシフェニル)-1, 2'-ビイミダゾール等のヘキサアリールピイミダゾール系化合物、メチルフェニルグリ オキシレート、 α -アシルオキシムエステル、カンファーキノン等の化合物、特開平 2 0 00-249822号公報記載の有機ホウ素塩系化合物(特許文献4参照)、特開平4-221958号公報、特開平4-21975号公報等に記載のチタノセン系化合物、特開 平10-253815号公報(特許文献2参照)等に記載のトリアジン系化合物が挙げら れる。

これらの光ラジカル発生剤は、それぞれ単独で使用しても2種以上併用しても何ら差し 支えない。

[0079]

上記光ラジカル発生剤は、感度を高めるために、通常の光ラジカル重合開始剤系に用い られる一般的な増感剤を使用することができるが、さらに感度を高めるために、好ましく はベンソフェノン系化合物、チオキサントン系化合物およびケトクマリン系化合物からな る群から選択される1種以上の化合物が用いられる。

[0080]

具体的には、ペンソフェノン、2,4,6-トリメチルベンソフェノン、4-フェニル ペンソフェノン、4-ペンソイルー4'-メチルジフェニルスルフィド、4,4'-ピス (ジメチルアミノ) ベンゾフェノン、4,4′-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン 等のペンソフェノン系化合物、チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2, 4-ジ メチルチオキサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン 、2,4-ジイソプロピルチオキサントン、2-クロロチオキサントン等のチオキサント ン系化合物、3-アセチルクマリン、3-アセチル-7-ジエチルアミノクマリン、3-ベンソイルクマリン、3-ベンソイル-7-ジエチルアミノクマリン、3-ベンソイルー 7-メトキシクマリン、3,3'-カルボニルピスクマリン、3,3'-カルボニルビ ス (7-メトキシクマリン)、3,3'-カルポニルピス (5,7-ジメトキシクマリン) 等のケトクマリン系化合物を使用することができる。これらは1種または2種以上を混 合して用いてもよい。

[0081]

本発明の硬化性組成物中の光ラジカル重合開始剤の配合量は、硬化性組成物中のエチレ ン性不飽和基を有する化合物(本願発明の高分子化合物、エチレン性不飽和化合物など) 100質量部に対して $0.1\sim40$ 質量部とすることが好ましく、より好ましくは、0.5~30質量である。

[0082]

本発明の硬化性組成物には、光ラジカル重合開始剤系の一部として連鎖移動剤としての チオール化合物、特に1分子中2個以上のメルカプト基を有する多官能チオール化合物を 使用することができる。多官能チオールの添加により酸素による重合阻害がさらに抑制さ れ、高感度な光ラジカル重合・硬化性組成物とすることができる。そのような多官能チオ ール化合物の具体例としては、ヘキサンジチオール、デカンジチオール、1, 4-プタン ジオールピス(3-メルカプトプロピオネート)、1,4-プタンジオールピス(メルカ **プトアセテート)、エチレングリコールピス(メルカプトアセテート)、エチレングリコ** ールビス(3-メルカプトプロピオネート)、トリメチロールプロパントリス(メルカプ トアセテート)、トリメチロールプロパントリス(3-メルカプトプロピオネート)、ペ ンタエリスリトールテトラキス(メルカプトアセテート)、ペンタエリスリトールテトラ キス (3-メルカプトプロピオネート) が挙げられる。

[0083]

しかしながら、上記1級のメルカプト基を有する多官能チオール化合物の場合、保存中 にメルカプト基と(メタ)アクリロイル基等のエチレン性不飽和基とが反応してしまい、 その結果保存後の感度が低下する場合がある。そこで保存安定性を得る目的では、メルカ プト基に対して α 位および/または β 位の炭素原子が置換基を有するメルカプト基含有基 を2個以上有する多官能分岐チオール化合物を使用することがより好ましい。ここで、前 記置換基の少なくとも一つはアルキル基であることが好ましい。

[0084]

また、メルカプト基に対して α位および/または β位の炭素で分岐した構造を有するタ官能分岐チオール化合物、あるいはメルカプト基のlpha位および/またはeta位の炭素が水素 原子以外の原子3つ以上と結合している、いわゆる枝分かれした構造を有する多官能分岐 チオール化合物であり、例えば、メルカプト基に対してlpha位および/またはeta位の主鎖以 外の置換基の少なくとも一つがアルキル基であるチオール化合物が、より好ましい。ここ で、主鎖とは、メルカプト基を含む水素原子以外の原子で構成される最も長鎖の構造を表 す。

その中で特に、前記メルカプト基含有基が下記式(6):

式(6) -(CH₂)₁C(R⁴)(R⁵)(CH₂)₁SH

{式中、R⁴およびR⁵は各々独立して水素原子または炭素数1~10のアルキル基を表し 、その少なくとも一方はアルキル基である。kは0~2の整数を、jは0または1の整数 を表す。)で表される多官能チオール化合物が好ましい。

[0085]

式 (6) のメルカプト基構造部を有する多官能チオール化合物の具体例としては、エチ レングリコールピス(3-メルカプトプチレート)、1,2-プロピレングリコールピス (3-メルカプトプチレート)、ジエチレングリコールピス(3-メルカプトプチレート)、1,4-プタンジオールビス(3-メルカプトプチレート)、1,8-オクタンジオ ールピス(3-メルカプトプチレート)、トリメチロールプロパントリス(3-メルカプ トプチレート)、ペンタエリスリトールテトラキス(3-メルカプトプチレート)、ジペ ンタエリスリトールヘキサキス (3 -メルカプトプチレート)、エチレングリコールピス (2-メルカプトプロピオネート)、1,2-プロピレングリコールピス(2-メルカプ トプロピオネート)、ジエチレングリコールピス(2 - メルカプトプロピオネート)、1 , 4-プタンジオールピス(2-メルカプトプロピオネート)、1,8-オクタンジオー ルピス(2-メルカプトプロピオネート)、

[0086]

トリメチロールプロパントリス(2-メルカプトプロピオネート)、ペンタエリスリトー ルテトラキス(2-メルカプトプロピオネート)、ジペンタエリスリトールヘキサキス(2-メルカプトプロピオネート)、エチレングリコールピス(3-メルカプトイソプチレ ート)、1,2-プロピレングリコールピス(3-メルカプトイソプチレート)、ジエチ レングリコールピス(3-メルカプトイソプチレート)、1,4-プタンジオールピス(3-メルカプトイソプチレート)、1,8-オクタンジオールピス(3-メルカプトイソ プチレート)、トリメチロールプロパントリス(3-メルカプトイソプチレート)、ペン タエリスリトールテトラキス(3-メルカプトイソプチレート)、ジベンタエリスリトー ルヘキサキス(3-メルカプトイソプチレート)、エチレングリコールピス(2-メルカ プトイソプチレート)、1,2-プロピレングリコールピス(2-メルカプトイソプチレ ート)、ジエチレングリコールビス(2-メルカプトイソプチレート)、1,4-プタン ジオールピス(2 - メルカプトイソプチレート)、1,8-オクタンジオールピス(2 -メルカプトイソプチレート)、トリメチロールプロパントリス(2-メルカプトイソプチ レート)、ペンタエリスリトールテトラキス(2-メルカプトイソプチレート)、ジペン タエリスリトールヘキサキス (2-メルカプトイソブチレート) が例示される。

[0087]

4. パターンを有する光硬化物

光ラジカル重合開始剤を配合した本発明の硬化性組成物(以下、光ラジカル重合・硬化 性組成物ともいう。)中に用いられる高分子化合物は、分子中にカルポキシル基を有して いるため、パターンを形成するためのアルカリ現像性の感光性材料として好適に使用する ことができる。本発明の光ラジカル重合・硬化性組成物をアルカリ現像性の感光性材料と して用いる場合、以下に示す作製工程により、種々のレジスト、カラーフィルター等のバ ターンを形成することができる。

[0088]

作製工程1:本発明の光ラジカル重合・硬化性組成物を基板に塗布する工程

作製工程2:有機溶剤を乾燥する工程

作製工程3:フォトマスクを介して露光する工程

作製工程4:アルカリ現像液で所定の時間現像処理を行った後、水洗する工程

[0089]

以下、上記各工程について詳細に説明する。

[0090]

4-(1) 作製工程 1: 塗布工程

本発明の光ラジカル重合・硬化性組成物は作製工程1において、基板に所定の厚みで塗 布される。

ここで基板の種類は、用途によって異なるが、石英ガラス、ホウケイ酸ガラス、表面を シリカーコートしたライムソーダガラス等の無機ガラス類、ポリエチレンテレフタレート 等のポリエステルやポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン等、ポリカーポネ ート、ポリメチルメタクリレート、ポリスルホンの熱可塑性プラスチック、エポキシ樹脂

ķ

į

、ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂等の熱硬化性プラスチックのフィルムまたはシート 、銅、アルミニウム、鉄等の金属板や箔、または前記熱可塑性プラスチックまたは熱硬化 性プラスチックと前記金属を複合化したものが挙げられる。

[0091]

塗布方法はディップコーター、ロールコーター、ワイヤーパー、フローコーター、ダイ コーター、スプレー塗布、スピナー等の回転塗布法、スクリーン印刷法が好適に用いられ る。

[0092]

塗布厚みは用途によっても異なるが、有機溶剤乾燥後の膜厚は、 $0.~1\sim200~\mu\,\mathrm{m}$ が 好ましく、 0. 5~ 1 0 0 μ mがより好ましい。

[0093]

4-(2) 作製工程2:有機溶剤を乾燥する工程

4-(1)で塗布して得られた試料の有機溶剤の乾燥は、ホットプレート、IRオーブ ン、コンベクションオープン等の乾燥装置で行うことが好ましい。好ましい乾燥条件は4 0~150℃、乾燥時間は10秒~60分の範囲内である。また、真空状態で有機溶剤を 乾燥してもよい。

[0094]

4-(3) 作製工程3:露光工程

露光に用いる光源は例えば、キセノンランプ、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハラ イドランプ、中圧水銀灯、低圧水銀灯等のランプ光源やアルゴンイオンレーザー、YAG レーザー、エキシマーレーザー、窒素レーザー等のレーザー光源等が挙げられる。特定の 照射光の波長のみを使用する場合には光学フィルターを利用することもできる。

[0095]

露光方法は試料の上にフォトマスクを密着させるか、試料とフォトマスクの間に適切な 空隙(ギャップ)を設けた後にフォトマスクを置き、当該フォトマスクを介して画像露光 する。

[0096]

作製工程4:アルカリ現像・水洗工程 4 - (4)

現像処理はアルカリ現像液を用い、ディップ、シャワー、パドル法等でレジストの現像 を行う。このようなアルカリ現像液として、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、珪 酸ナトリウム、珪酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の無機のアルカリ剤 、またはジエタノールアミン、トリエタノールアミン、水酸化テトラアルキルアンモニウ ム塩等の有機のアルカリ剤を含有した水溶液が挙げられる。アルカリ現像液には、必要に 応じ、界面活性剤、水溶性の有機溶剤、水酸基またはカルボキシル基を有する低分子化合 物等を含有させることもできる。特に、界面活性剤は、現像性、解像性、地汚れなどに対 して改良効果をもつものが多いため、添加することが望ましい。

[0097]

現像液用の界面活性剤としては、ナフタレンスルホン酸ナトリウム基、ペンゼンスルホ ン酸ナトリウム基を有するアニオン性界面活性剤、ポリアルキレンオキシ基を有するノニ オン性界面活性剤、テトラアルキルアンモニウム基を有するカチオン性界面活性剤等を挙 げることができる。

[0098]

現像処理方法については特に制限はないが、通常、10~50℃、好ましくは15~4 5℃の現像温度で、浸渍現像、スプレー現像、ブラシ現像、超音波現像等の方法により行 われる。

.. [0.099]

アルカリ現像処理が終了したのち、硬化後のパターンを水洗し、アルカリ現像液を洗い 流すことが好ましい。この操作により、過剰なアルカリ現像を抑制する。なぜなら、硬化 後のパターンを必要以上の時間、アルカリ現像液と接触すると、パターンの幅が目的とす る幅より細くなる問題が生じるからである。

[0100]

以上の工程により、本発明の硬化性組成物を使用した光ラジカル重合による硬化物のパ ターンを形成することができる。

[実施例]

[0101]

本発明を以下の実施例により、より詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも

[0102]

カルボキシル基を有する (メタ) アクリル酸とスチレンあるいは置換スチレンの共重合体 の合成

[0103]

合成例1:ACP-1

滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機を装着した1リットル4つロフラスコに、メタクリ ル酸 (以下MAと略記 三菱レイヨン (株) 製) 49.8g (579mmol)、p-メ チルスチレン (以下PMSと略記 DELTECH CORPORATION製) 31. 3g (265mmol)、2-メルカプトエタノール (和光純菜 (株) 製) 0.2g、メ チルプロピレングリコール (以下PGMと略記、日本乳化剤(株)製) 188.0gを仕 込み、1時間4つロフラスコ内を窒素置換した。さらにオイルバスで90℃まで加温した 後、MA 49.8g、PMS 31.3g、2-メルカプトエタノール 0.2g、P GM 188.0g、2,2'ーアソビスイソプチロニトリル(AIBNと以下略記 和 光純薬(株)製)2.6gの混合液を1.5時間かけて滴下した。3時間重合を行った後 100℃まで加熱し、AIBN 0.9gとPGM 6gの混合液を加えさらに1.5時 間重合を行った後放冷した。ACP-1中の固形分は30.1質量%、GPCにより測定 したポリスチレン換算の重量平均分子量は12,000であった。

[0104]

合成例2:ACP-2

滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機を装着した1リットル4つ口フラスコに、MA 3 0. 1g (350mmol)、PMS 39. 1g (331mmol)、2-メルカプト エタノール0.2g、PGM 188.0gを仕込み、1時間4つ口フラスコ内を窒素置 換した。さらにオイルバスで90℃まで加温した後、MA 30.1g、PMS 39. 1g、2-メルカプトエタノール 0.2g、PGM 188.0g、AIBN 2.6 gの混合液を1.5時間かけて滴下した。3時間重合を行った後100℃まで加熱し、A. IBN 0.9gとPGM 6gの混合液を加えさらに1.5時間重合を行った後放冷し た。ACP-2中の固形分は26.9質量%、GPCにより測定したポリスチレン換算の 重量平均分子量は13,000であった。

[0105]

合成例3:ACP-3

滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機を装着した1リットル4つロフラスコに、MA 4 9.8g(579mmol)、メチルメタクリレート(以下MMAと略記 共栄社化学(株) 製) 26.5g(265mmo1)、2ーメルカプトエタノール0.2g、PGM 188.0gを仕込み、1時間4つ口フラスコ内を窒素置換した。さらにオイルバスで9 0℃まで加温した後、MA 49.8g、MMA 26.5g、2-メルカプトエタノー ル 0.2g、PGM 188.0g、AIBN 2.6gの混合液を1.5時間かけて 滴下した。3時間重合を行った後100℃まで加熱し、AIBN 0.9gとPGM 6 gの混合液を加えさらに1.5時間重合を行った後放冷した。ACP-3中の固形分は2 8. 8質量%、GPCにより測定したポリスチレン換算の重量平均分子量は12,000 であった。

[0106]

高分子化合物の合成

実施例1 (合成例4:サンプルA)

2003-382759

適下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機、空気導入管を装着した500ml容の4つ口セパ ラブルフラスコに、ACP-1 300g(カルボキシル基として629mmol)、グ リシジルメタクリレート(以下GMAと略記 共栄社化学(株)製)27.5g(193 mmo I)、4ーヒドロキシブチルアクリレートグリシジルエーテル(以下4H·BAGE と略記 日本化成(株)製) 22.2g(103mmol)、トリフェニルホスフィン(東京化成工業(株)製)1.7g、メトキノン(川口化学)0.14gを仕込んで、空気 を反応液に導入しながら、オイルバスで100℃に加熱した。10時間後、加熱を止め、 フラスコを冷却した。この化合物を「サンプルA」とする。サンプルAの固形分濃度は 3 1. 2質量%、固形分酸価は115であった。また、GPCによるポリスチレン換算の重 量平均分子量は17,000であった。

[0107]

実施例2(合成例5:サンプルB)

· 滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機、空気導入管を装着した500ml容の4つ口セパ ラプルフラスコに、ACP-2 300g(カルボキシル基として562mmol)、G MA 23.1g (162mmol), 4HBAGE 18.8g (87.4mmol) 、トリフェニルホスフィン 2.5g、メトキノン 0.19gを仕込んで、空気を反応 液に導入しながら、オイルパスで100℃に加熱した。10時間後、加熱を止め、フラス コを冷却した。この化合物を「サンプルB」とする。サンプルBの固形分濃度は30.9 質量%、固形分酸価は115であった。また、GPCによるポリスチレン換算の重量平均 分子量は18、000であった。

[0108]

実施例3 (合成例6:サンプルC)

滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機、空気導入管を装着した500ml容の4つ口セパ ラブルフラスコに、ACP-1 300g(カルボキシル基として629mmol)、G MA 32.6g(230mmol), 4HBAGE 14.3g(67.0mmol) 、トリフェニルホスフィン 1.7g、メトキノン 0.14gを仕込んで、空気を反応 液に導入しながら、オイルパスで100℃に加熱した。10時間後、加熱を止め、フラス コを冷却した。この化合物を「サンプルC」とする。サンプルCの固形分濃度は31.3 質量%、固形分酸価は113であった。また、GPCによるポリスチレン換算の重量平均 分子量は18,000であった。

[0109]

実施例4(合成例7:サンプルD)

適下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機、空気導入管を装着した500ml容の4つ口セパ ラプルフラスコに、ACP-2 300g(カルボキシル基として562mmol)、G MA 23.6g(166mmol), 4HBAGE 17.8g(83.1mmol) 、トリフェニルホスフィン 2.5g、メトキノン 0.19gを仕込んで、空気を反応 液に導入しながら、オイルバスで100℃に加熱した。10時間後、加熱を止め、フラス コを冷却した。この化合物を「サンプルD」とする。サンプルDの固形分濃度は30.6 質量%、固形分酸価は116であった。また、GPCによるポリスチレン換算の重量平均 分子量は17,000であった。

[0110]

実施例5(合成例8:サンプルE)

滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機、空気導入管を装着した500ml容の4つ口セパ ラプルフラスコに、ACP-2 300g (カルボキシル基として562mmol)、G MA 35.4g(249mmol)、トリフェニルホスフィン 2.5g、メトキノン 0. 19gを仕込んで、空気を反応液に導入しながら、オイルパスで100℃に加熱し た。10時間後、加熱を止め、フラスコを冷却した。この化合物を「サンプルE」とする 。サンプルEの固形分濃度は31.0質量%、固形分酸価は113であった。また、GP Cによるポリスチレン換算の重量平均分子量は16,000であった。

[0111]

<u>比較例1 (合成例9:サンプルF)</u>

滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機、空気導入管を装着した500ml容の4つ口セバ ラブルフラスコに、ACP-1 300g(カルボキシル基として629mmol)、フ ェニルグリシジルエーテル 44.5g(296mmol)、トリフェニルホスフィン(東京化成工業 (株) 製) 1. 7g、メトキノン 0.14gを仕込んで、空気を反応液に 導入しながら、オイルバスで100℃に加熱した。10時間後、加熱を止め、フラスコを 冷却した。この化合物を「サンプルF」とする。サンプルFの固形分濃度は30.1質量 %、固形分酸価は115であった。また、GPCによるポリスチレン換算の重量平均分子 量は18,000であった。

[0112]

実施例6 (合成例9:サンプルG)

滴下漏斗、温度計、冷却管、撹拌機、空気導入管を装着した500ml容の4つ口セパ ラブルフラスコに、ACP-3 300g(カルボキシル基として602mmol)、G MA 25.3g(178mmol), 4HBAGE 19.1g(89.0mmol) 、トリフェニルホスフィン 2.5g、メトキノン 0.19gを仕込んで、空気を反応 液に導入しながら、オイルパスで100 $^{\circ}$ に加熱した。10時間後、加熱を止め、フラス コを冷却した。この化合物を「サンプルG」とする。サンプルGの固形分濃度は30.7 質量%、固形分酸価は116であった。また、GPCによるポリスチレン換算の重量平均 分子量は18,000であった。

[0113]

感光性樹脂組成物の調製

サンプルA、サンプルB、サンプルC、サンプルD、サンプルE、サンブルF、サンプ ルGをPMAで固形分濃度30質量%に調製した。さらにこれらの樹脂溶液にトリメチロ ールプロパントリアクリレート (商品名TMP-A 共栄社化学(株) 製)、光重合開始 剤、チオール化合物を、以下の表1に示す組成で配合することにより感光性樹脂組成物(実施例7~14、比較例2)を調製した。

[0114]

?····

* * * * * * * *

		¥	《路段学	久留成学体推問組成物の組成	かり結成				
		ķ	10/40/10	A 14. (1)	et ter Alia	子枝色の	安栋例12	版框包13	附格包14
****	刊格空7	砂糖空8	服局室の一	米配約10	火船の二	10-14 CO			4 y - C 1
●成分名		11. 20 0 12	() . F. 14	#.7° &D	#>7. BE	サン。 あ 下	サンプラロ	122 BA	A4 //4
57. 妈姐心在检照	#27 FA	477 80	21	THE P. LEWIS CO.	att Market	は中華のの	100四曲部	100回最恕	100紅神郎
(70日年の日本)、江田	100年申記	100日由第	180知何部	100000	IOUR MED	100 M	-		
	100 M	***	04 E 46	お中華	1590年生	15哲母部	15質用部	15河村部	1
とりメチロールフ。ロバン	15年申忠	15資本部	の阿田氏の	TOWN MCI					
1477416-F				1		0 c 600 - 540	ことは日本のこの日本のことは日本ののこの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	25智量部	2.5質量部
	のの日本社会	の元を申載	2.5智量部	c母母はつ 5名母親 5.5色母部 5.5円 中部	2. 5岚互即	2. 3页田印	6. J. M. M. M.		- 85 EL 455
Irgacure 807	C. 3月 用 BP	- VX	40	く 5年年代の5年年代の5年出	のお母を対	の 5倍曲部	0.5粒角色	10.5河南部	5質量部 0. 5頁重即
J. 047	0.5包量部	0.5瓦村郡	0.5页面部	C. 5克田日	2. O. W. H. I.		- Kith Ma 417		のの町中性
EAD-T		The St 412	一年一日	の「和本技	2 5面中街	2.5页重部	2. 5江南田		i K
11/570-12° CA-07/17	2. 5質量部	2. 5英国即	2. 35 B. BP	2. 5気角部 2. 5英国即 2. 5天星部 5. 5天星部 2. 5大星部 2. 5大星和 2. 5大	i				
(2-メルカプトイソプチレート)									
はははははははいる。								ľ	,
はなどに比較が自然はない。		Ş	٥	10	œ	0	_	,	y
光弱展幹角—1	∞ :	2 {	n ((e)	(1	ı	(夏)	垣)	(<u>리</u>)
(段間宏長)	(E)	(五)	(K	À		١	·	0	0
CALES STATE OF THE	,	10	8	2	_	5	νĮ	• 1	. 1
一 北	· (2	(B)	(田)	(B)	1	(<u>[a]</u>)		
(紫顯影状)	(<u>展</u>)	Ř		1	7-1	ナーレー・シャレ	٠,		
: 206	47-1-[4	-(メチドチ	4) (k	マーメルバーー[4-(メルジルイ) フォールラーイ・カンペン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· / · / · / · ·		1		

チパ・スペシャリティ・ケミカルズ社製4'-ビス (M, N-ジエチルアミノ) ペンゾフェノン FAB-F

[0115]

感光性樹脂組成物の評価

<u>光感度評価-1</u> 表1の感光性樹脂組成物および比較感光性樹脂組成物を、100×100×1mmの大

きさのガラス基板に、スピンコーターで乾燥膜厚が約 15μ mになるように塗布した。さらに各塗装板は、70 % 30分の条件で溶剤を熱風循環式乾燥機で乾燥した後、21段ステップタブレット(日立化成工業(株))を各塗膜の上にのせ、超高圧水銀ランプを組み込んだ露光装置(ウシオ電機株式会社製、商品名 マルチライト ML -251 A/B)で200 mJ/c m²となるように露光した。照射紫外線量はウシオ電機(株)の紫外線積算光量計 UIT-150 (受光部 UVD-8365) にて測定した。露光後、各塗装板は30%01%炭酸ナトリウム水溶液に1分間現像処理を行った後、水洗、エアーガンにて乾燥した。その後完全に塗膜が残った段数を読んだ。ここで段数が大きいほど光感度が高いことを示す。さらにその残膜の形状を光学顕微鏡で観察して良否を判定した。結果を表1中に示す。

[0116]

光感度評価-2

表1の感光性樹脂組成物および比較感光性樹脂組成物を、100×100×1mmの大きさのガラス基板に、スピンコーターで乾燥膜厚が約15μmになるように塗布した。さらに各塗装板は、70℃30分の条件で溶剤を熱風循環式乾燥機で乾燥した後、21段ステップタプレット(日立化成工業(株))を各塗膜の上にのせ、超高圧水銀ランプを組み込んだ露光装置(ウシオ電機株式会社製、商品名 マルチライト ML-251A/B)で200mJ/cm²となるように露光した。照射紫外線量はウシオ電機(株)の紫外線積算光量計 UIT+150(受光部 UVD-S365)にて測定した。露光後、各塗装板は30℃の1%炭酸ナトリウム水溶液に2分間現像処理を行った後、水洗、エアーガンにて乾燥した。その後完全に塗膜が残った段数を読んだ。ここで段数が大きいほど光感度が高いことを示す。さらにその残膜の形状を光学顕微鏡で観察して良否を判定した。結果を表1中に示す。

[0117]

表1中の結果より、(メタ)アクリル酸とスチレンまたは置換スチレンの共重合体と、エポキシ基を有する(メタ)アクリル酸エステルを原料に使用し、それらを反応させて得られる本発明に係る新規な高分子化合物は、ラジカル重合性およびアルカリ現像特性が良好であるため、優れた表面硬化性およびアルカリ現像耐性を有する高分子化合物組成物を調製することができる。一方、比較例2の樹脂組成物は、側鎖に(メタ)アクリル酸を有しないので(すなわち、ACP-1とGMAを反応させていないサンプルFを原料とするので)光硬化しないため感度が得られず、また、実施例12の樹脂組成物は、スチレンあるいは置換スチレンを未使用のため(すなわち、主鎖にPMSを使用しないで作られたACP-3から作られたサンプルGを原料とするので)硬化膜のアルカリ水溶液耐性が若干低いことがわかる。

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/016505

International filing date: 01 November 2004 (01.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: US

Number: 60/523,309

Filing date: 20 November 2003 (20.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.